

UPWARDS日米半導体プログラム Boise State University滞在報告会

日時 2026年4月27日(月) 15:00-18:00

場所 九州大学ウエスト2号館302講義室

第1部 プログラム

- 15:00-15:05 ご挨拶-----システム情報科学府 学府長 木須先生
- 15:05-15:10 プログラム概要の紹介-----湯浅
- 15:10-15:42 1人8分×4人=32分
- 15:42-15:50 引率の近藤先生より-----近藤先生
- 15:50-16:14 1人8分×3人=24分
- 16:14-16:19 ご挨拶-----電気情報工学科 学科長 倉爪先生

	報告者	3月時点	指導教員(敬称略)
15:10-15:18	政本 元	B4	白谷正治、鎌滝晋礼
15:18-15:26	小田 怜実	B4	小野寺武
15:26-15:34	Dong Zhengchen	D2	矢嶋赳彬
15:23-15:42	山崎美果	B4	近藤博基
15:50-15:58	中村太陽	B4	吉田敬
15:58-16:06	坂田遥渚	B4	近藤博基
16:06-16:14	古賀大期	B4	木山治樹

第2部 プログラム

- 16:30-18:00 懇談会